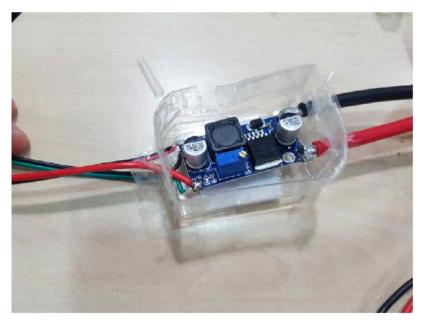
Xilinx Zynq FPGA, TI DSP, MCU 기반의 회로 설계 및 임베디드 전문가 과정

1.이런 종류의 에폭시 접착제를 구매한다. A제 B제 2개 모두 구입하여야 한다. 필자는 오프라인에서 구매했지만, 찾아보니 온라인에도 있었다.(구로 전자상가 부광케이씨에서 구매함)



 $\frac{https://smartstore.naver.com/bnjtool/products/3334885663?NaPm=ct\%3Djlkjl7t4\%7Cci\%3D6e4e8b7fbe37f4062}{bfd17a5549685be0a195579\%7Ctr\%3Dslsl\%7Csn\%3D628295\%7Cic\%3D\%7Chk\%3D50c84d91f62dba790a975a40cb95}{59629bc3df9f}$

2.절연하고 싶은 물체의 틀을 아래와 같이 만들어준다. 접착제가 굳기 전에 점성이 있지만, 밀도가 꽤 있으므로 틀을 단단하게 만들어준다. 아래는 커피컵을 잘라서 만든 사진인데, 접착제의 무게로 아주 약간의 변형이 생겼다.



3.A제와 B제를 1:1 비율로 섞는다. 되도록 정확히 1:1이 되도록 한다. 필자는 1회용 주사기를 사용했다. 측량이 가능하다면, 어떤 방법도 좋다.





4.10분정도 잘 섞은 후, 틀에 붇는다. 너무 오래 섞으면 붇기 전에 굳어버리므로 주의한다. 또한 부을 때 주변에 튀지 않도록 주의한다. 튈 경우 수습이 안됨.



5.30분정도면 단단하게 굳지만, 약간의 점성이 남는다. 완전 경화까지는 24시간정도 걸리므로 기다린다. 완전 경화 후 사용한 틀은 니퍼 등으로 뜯어버려도 된다. 완성되고 나면 쇼트 걱정 없이 부품들을 다룰 수 있다!!

